

2021年半导体所拟转让专利情况公示（三）

公示时间：2021年06月24日至2021年07月8日 联系人：曹永胜 邮箱：yscao@semi.ac.cn 电话：82304880

序号	合同名称	专利名称	发明人	专利号	所属研究组	研究组负责人	转让形式	拟转让的公司	合同金额（万元）
1	二维半导体偏振光探测器与存储器	二维MOSFET/MFIS多功能开关存储器件及其制备方法	魏钟鸣、杨淮、李京波	ZL 201811106311.0	低维半导体的电子结构和光学性质研究组	魏钟鸣	专利权转让	杭州中科神光科技有限公司	150
		二维多铁半导体材料及其制备方法	魏钟鸣、杨淮、李京波	ZL 201811019235.X					
		基于二维铁电半导体的非易失存储器及其制备方法	杨淮、魏钟鸣、李京波	ZL 201810977621.3					
		基于核壳纳米线的柔性偏振光探测器及制备方法	肖梦琪、魏钟鸣、文宏玉、邓惠雄、宗易昕、李京波	ZL 201910771937.1					
		基于肖特基结的线偏振光探测器及其制备方法	赵凯、魏钟鸣、李京波、宗易昕、邓惠雄、文宏玉	ZL 201910706871.8					